

2020年印度慕尼黑电子展Electronica-国际电子元器件展

产品名称	2020年印度慕尼黑电子展Electronica-国际电子元器件展
公司名称	广东斯瑞国际展览广告有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道与工业东路交汇处展滔科技大厦C座C301（注册地址）
联系电话	18811888196 18811888195

产品详情

2020年印度慕尼黑电子展Electronica-国际电子元器件展

展会全称：2020年印度班加罗尔国际电子元器件及生产设备展electronica india
展会时间：2020年9月23-25日
展会地址：印度班加罗尔国际展览中心

参展联系：何小姐（Rebecca）

广东斯瑞国际展览广告有限公司

Tel：0755-83148314-8017

QQ：87917062

E-mail:Rebecca@Seric-Asia.com

Web：www.Seric-expo.com

Mob：188-1188-8196

“ep India”系“德国慕尼黑国际电子展electronica以及productronica”在印度的分支展会，已经在印度成功举办了十三届。得益于慕尼黑电子展6500多家参展商和250000多名参观观众的强大数据库，以及深厚的行业背景，“ep India”自首次举办以来得到了迅速的发展，已成为整个南亚地区最大最专业的电子元件及生产设备展。为了给参展企业带来更多商机，自2011年起,ep India展以巡回展的形式，交替在班加罗尔和新德里举行。无论首都新德里，还是软件电子业重镇班加罗尔，都将为电子企业提供巨

大的市场机遇。新德里享有众多优势，很多电子行业的巨头，如LG, Samsung, Philips, Panasonic 及Haier 都在新德里设有公司。电子制造、汽车电子、消费电子及半导体行业的公司，如Freescale, STMicro electronics 等都将新德里作为重要的业务基地。而班加罗尔是印度第三大城市，拥有650万人口，EMS 类公司密集，是电子行业生产基地、国际级高科技及电子公司的汇聚地，超过1500家IT软硬件公司在这里落户，素有印度的“硅谷”之称，年均58.9%的高经济增长率，各类科研机构及工业类院校密集，被联合国誉为“全球第四大科技创新地”。

同期论坛 EmbedAsia2020嵌入式智能中心和MMI India联合组织了第九届EmbedAsia。这是有关汽车行业嵌入式系统方面的会议，涵盖了最新的行业趋势、挑战、安全和隐私等问题，该会议还强调了汽车行业的现状以及未来发展。The IET IoT Conference IETIndia联合MMIIndia在electronica India上组织了物联网会议。会议给各领域物联网专家提供了分享见解的平台。其中包括物联网将成为实现“把印度转变成为一个密集经济体”这一概念的关键。会议以行动为导向，推进各方讨论。DEFTRONICSIESA和MMI组织了第二届DEFTRONICS国际会议与展览集中讨论如何“印度制造”航空航天、国防和国内安全(ADIS)。会议讨论了国防采购政策、国防研发机会、国防工业、就业以及加速启动ADIS。DRDO的高级官员、印度国防部官员参加了为期两天的会议。IPC INDIAIPCIndia组织的PCB制造业会议涵盖了设计、质量控制、可靠性、组装和测试等内容。IPC印度同样发起了手工焊接竞赛旨在鼓励复杂电子设备手工焊接的人才。17个来自不同组织和协会的人员参与了此次活动。SMART AUTOMATION FOR SMEs自动化行业协会(AIA)和MMI India共同在productronica India组织了中小企业智能自动化会议。会议展示了中小企业如何高质量并可持续生产、掌握和吸收所需的工业自动化技能，并具备成为全球供应链中合作伙伴的能力。会议议题包括：“中小企业制造商在自动化领域的优势”，“自动化零缺陷”以及“如何灵活和富有成本竞争力地制造”等。BUYER-SELLER FORUM该论坛通过与最佳供应商接洽，极力满足了电子制造商的需求。在超过300多个会面中，买家有机会一对一直接对话他们的潜在供应商。顶级买家包括Minda Group, Pricol Ltd,本田汽车印度分公司，飞利浦印度公司，松下自动化，空客印度，和Moser Baer印度公司，NTL Electronics, Motherson Invenzen X实验室公司等。

展品范围元器件：半导体/发光二极管，嵌入式系统，显示器，微纳系统，传感器技术，测试与测量，电子设计(ED/EDA)，被动元件，机电设备/系统，电力供应，印刷电路板，其他电路和环境，组件和子系统，汽车电子，无线，信息收集和服务生产设备：半导体和显示器制造，太阳能电池生产技术，生产的电池和电能存储，微纳制造，印刷电路板及其他电路制造，组件安装技术，焊接技术与连接，有机印刷电子产品，混合元件制造，线圈生产，LED生产和分立器件，电缆加工和连接器技术，材料加工，制造和加工软件，测试与测量，质量保证，产品整理，生产物流与物流技术，生产子系统，生产材料/设备，环境技术和洁净室技术，电子制造服务(EMS)